#### 9. アンジュレータX線を用いたゲー |酸化膜の高精度反射率測定技術開発

(株) 富士通研究所 材料 環境技術研究所 淡路 直樹

awaji@imat.flab.fujitsu.co.jp

最新のMOSデバイス用ゲートSiQ。膜は薄膜化が進み、2nm以下の膜が開発されており、 将来 1nm以下のゲー I膜が使われると考えられている。さらに、ゲー I膜にはボロンの拡散 防止のために窒素が添加されるなど複雑な構造になっており、良質なゲー I膜開発のため に、高精度な分析法が要求されている。しかし、ゲー I膜は薄いことに加え、アモルファス構 造であることから、その評価は難しい。

X線反射率法は、その評価法の一つであるが、従来の技術では、精度のある膜厚は 1nm が限界であった。今回、強力なアンジュレータX線を用いたX線反射率測定技術を開発した。 その結果、従来に較べ一万倍高い計数率と低バックグラウンドを達成し、ダイナミックレンジ 12桁(従来 8桁)および測定角度範囲 30°以上(従来 10°)を得た。これは、評価可能膜 厚 0.3nm に対応しており、1nm のゲー H膜の内部構造 密度、膜厚、界面 表面凹凸 が評価 できる。右図は、アンジュレータビームライン16XUでの膜厚 1nm ゲー H膜の測定結果と、 比較の為、偏向電磁石ビームライン16B2での結果を示す。



# アンジュレータX線を用いたゲート酸化膜の 高精度反射率測定技術開発

#### (株富士通研究所 淡路直樹

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE FUITSU





**ロードマップ** ITRS 2001 (MPU)

量産開始年	2001	2004	2007	2010	2013	2016
テクノロジーノード	130nm	90nm	65nm	45nm	32nm	22nm
ゲート長	90nm	53nm	35nm	25nm	18nm	13nm
SiO2 <b>換算膜厚</b>	1.3 ~ 1.6nm	0.9 ~ 1.4nm	0.6 ~ 1.1nm	0.5 ~ 0.8nm	0.4 ~ 0.6nm	0.4 ~ 0.5nm

#### 2. X線反射率

(1) 膜密度  $(g/cm^3)$ (3)表面 •界面凹凸 (a) < dの場合(減衰項) **複素屈折率** n = 1- + i R' ~ R exp(-16  $^2$   $^2\sin^2$  /  $^2$ )  $= r_e N_A ^2 /2 (Z+f')/A$  $= r_e N_A ^2 /2 f''/A$ (b) >dの場合(界面スライス)  $n_i(z) = (n_i + n_{i+1})/2 - (n_i - n_{i+1})/2$ (2) 層状モデル (界面電場の連続性)  $erf((z-z_i)) = 2_i)$ 界面 i での反射強度  $E_i \sim (n_{i+1}-n_i)^2 \sim$ Effective density method <sub>i+1,i</sub><sup>2</sup> + <sub>i+1,i</sub><sup>2</sup>)—— 干涉振幅 (  $q_Z$  $E1_{in}$  $E1_{out} \sim (1-n_1)^2$ (4)積分形式  $n_0 = 1$  $\sim (n_1 - n_2)^2$ E2<sub>out</sub>  $E2_{in}$  $R = R_{F} | 1 / 0 +$ d SiO<sub>2</sub> d /dz  $\exp(iq_z z)dz|^2$  $n_1$ 図 1 Si  $n_{2}$ 



#### 3.市販装置

Х線波長: (=1.541 )



リガクRGXR :Cuローター光源 60KV,300mA(18KW)

### 4.偏向ビームライン16B2

### X線波長: (=1.541 )



## 5.アンジュレータビームライン16XU



#### X線波長: (=1.4 )





#### 3層構造解析 (右図実線)

得られた密度および 凹凸のプロファイル。 界面プロファイルは 誤差関数erf(z/2) で与えた。



7.まとめ

アンジュレータ放射光利用で ダイナミックレンジ12桁、測定 角度範囲35°以上が得られた。 2 = 35° $q_z = 2.7$ <sup>-1</sup> 2 = 50° $q_z = 3.8$ <sup>-1</sup>

この結果、最小膜厚は0.3nm (SiO<sub>2</sub>一分子層に対応)まで評価 可能になり、今後のゲート酸化膜 でも対応可能になった。

